

作成日 : 2021/5/11

ティッカー : TSM

1. 発行者情報

(1)名称 (カタカナ)	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 台湾・セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー		
(2)本店所在地	No. 8, Li-Hsin Road 6, Hsinchu Science Park, Hsinchu, Taiwan, Republic of China		
(3)①設立の準拠法	台湾会社法	②法的地位	株式会社
		③設立年	1987年
(4)決算期	12月		
(5)事業内容	半導体メーカー。集積回路の設計・開発・販売などを手がける。		
(6)経理の概要	*詳細は 年次報告書(※) を参照のこと。		
		2020/12	2019/12
総資産額	(TWD)	2,760,600,500,000	(TWD) 2,264,725,000,000
負債額	(TWD)	924,836,700,000	(TWD) 650,337,700,000
株主資本額	(TWD)	1,834,811,300,000	(TWD) 1,613,705,600,000
売上高	(TWD)	1,339,254,800,000	(TWD) 1,069,985,400,000
当期純利益	(TWD)	510,744,000,000	(TWD) 353,948,000,000

*1. (3)③設立年の情報源 : 年次報告書や企業HPなど。

2. 証券情報

(1)有価証券の名称	AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS (ADR)
(2)①発行地	米国
②上場している外国の金融商品取引所 (出典 : 年次報告書)	ニューヨーク証券取引所
(3)①配当金	2020年 : 1ADS当たりTWD50.0
②基準日	年次報告書、会社HP、取引所HPに記載なし。
(4)権利の内容	1ADS当たり普通株式5株
(5)権利行使の方法及び条件	年次報告書、会社HP、取引所HPに記載なし。
(6)預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容	普通株式
(7)預託証券の発行の仕組み	年次報告書、会社HP、取引所HPに記載なし。
(8)その他預託証券に表示される権利につき 投資家の判断に重要な影響を及ぼす事項	年次報告書、会社HP、取引所HPに記載なし。
(9)預託を受ける者の企業情報	Citibank, N.A.

*2. (3)①配当金 : 会計年度に係る配当額として提案された数値が年次報告書に記されている場合には、その金額を記載。記されていない場合には会計年度中に支払われた金額を記載。

■備考

売上高は純売上高。

<通貨単位> TWD: ニュー台湾ドル

<会計基準> 国際財務報告基準

ADR: 米国預託証券、ADS: 米国預託株式

(※) 年次報告書 <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1046179/000119312521118512/d94821d20f.htm>

《ご留意いただきたい事項》

- (注1) 本資料は、金融商品取引法に従って作成したものであり、当該証券に関する詳細かつ完全な情報が記載されているものではありません。
- (注2) 株価の下落や発行者の経営・財務状況の変化、及びそれらに関する外部評価の変化等により、損失を被ることがあります。さらに為替相場の変動により、損失を被ることがあります。
- (注3) 本資料は年次報告書などに基づいて作成するため、記載された決算期が直近に終了した決算期より古い場合や、年次報告書などがリリースされた後の決算数字修正や直近の株式分割等を反映していない場合がありますので、ご了承ください。